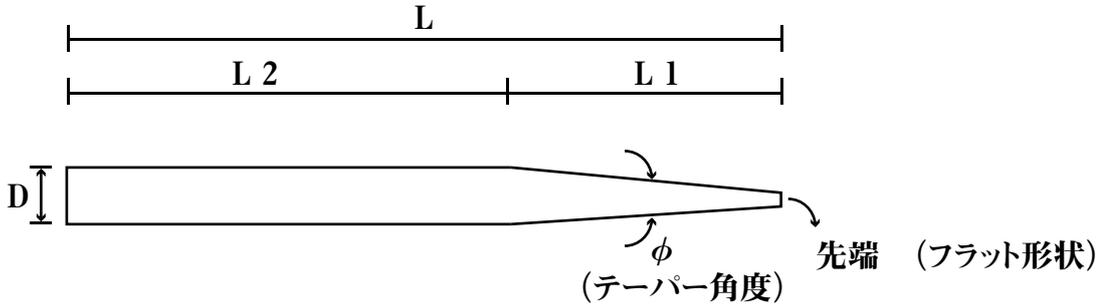


# 極細線材針形状加工内容

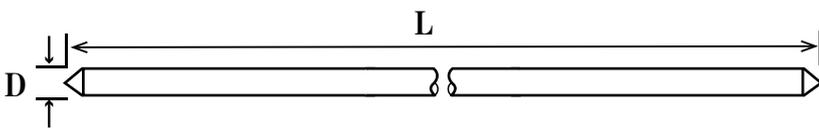
## 半導体検査用プローブ針スペック

### (1) カンチレバー型、垂直接触型プローブカード用

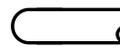
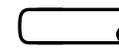


- 材質  
AgPdCu(銀パラ銅)、P7、ReW、W etc.  
原則 全ての素材に加工可能
- 先端径  
 $\phi 0.003\text{mm} \sim 0.012\text{mm}$  (公差:  $\pm 0.001\text{mm}$ )
- テーパー長 (L1)  
線径 (D)  $\times 40$  倍迄
- 全長 (L)  
30mm  $\sim$  120mm 程度
- 線径 (D)  
 $\phi 0.05\text{mm} \sim 0.30\text{mm}$

### (2) ワイヤープローブ (MEMSタイプ)



- 材質  
Rh(ロジウム)、AgPdCu(銀パラ銅)、P7、ReW、W etc.  
原則 全ての素材に加工可能
- 先端角度  
 $30^\circ \sim 60^\circ$  
- 線径 (D)  
 $\phi 0.02\text{mm} \sim 0.08\text{mm}$
- 先端形状

			
S シャープ	B ボールポイント	Q 半球	D ドーム